DI/LOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

009604761 \*\*Image available\*\*
WPI Acc No: 1993-298309/\*199338\*

XRAM Acc No: C93-132439 XRPX Acc No: N93-229912

Electron emitting element - mfd. by oxidising aluminium@ film to form anode film having fine holes, and forming column type electrode by electrolytic pptn. NoAbstract

Patent Assignee: RICOH KK (RICO )

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 5211029 A 19930820 JP 9215628 A 19920131 199338 B

Priority Applications (No Type Date): JP 9215628 A 19920131

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes JP 5211029 A 5 H01J-001/30

Title Terms: ELECTRON; EMIT; ELEMENT; MANUFACTURE; OXIDATION; ALUMINIUM; FILM; FORM; ANODE; FILM; FINE; HOLE; FORMING; COLUMN; TYPE; ELECTRODE; ELECTROLYTIC; PRECIPITATION; NOABSTRACT

Derwent Class: L03; V05 International Patent Class (Main): H01J-001/30

International Patent Class (Additional): H01J-009/02

File Segment: CPI; EPI

Manual Codes (CPI/A-N): L03-C02A

Manual Codes (EPI/S-X): V05-D01B; V05-D05C5A; V05-L01A3A; V05-M03A1

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (II)特新出版公開番号 特開平5-211029

(43)公開日 平成5年(1993)8月20日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記号	庁内整理祭号	F l	技術表示箇所			
H01J	1/30	В	9172-5E					
	9/02	В	7354~5E					

## 審査請求 未請求 離求項の数6(全 5 頁)

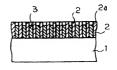
(21)出顯番号	特順平415628	(71)出顧人	000006747
		1	株式会社リコー
(22) /川原日	平成4年(1992)1月31日	l	東京都大田区中馬込1丁目3番6号
		(72) 発明者	小架 武
			東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
		1	会社リコー内
		(72)発明者	吉田 芳博
		4)	東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
		}	会社リコー内
		(72)発明者	小林 寬史
			東京都大田区中馬込1丁月3番6号 株式
			会社リコー内
		(74)代理人	<b>护理士 有我 單一郎</b>

## (64) 【発明の名称】 電子放出業子及びその製造方法

### (57) 【要約】

(目的) 未発明は、電子放出率子及びその製造方法に 関し、電子放出を行う針伏カソード電観の密度を高くす ることにより単位面積当りの電子放出量を大きぐするこ とができる電子放出素子及びその製造方法を提供するこ とを目的とする。

【構成】 A J 表面層を含む金属機層膜の A 1 膜が陽極 酸化されて製細孔を有する A 1 編複能化度が形成され、 該 A 1 高極酸化膜の影解孔内に電解析用により円柱状電 極が形成されてなるように構成する。



# [特許請求の範囲]

出來子

【請求項1】 A | 表面層を含む金属機層膜のA | 膜が陽 極酸化されて微細孔を有するA | 陽極酸化膜が形成され、該A | 陽極酸化膜の微細孔内に電解析出により円柱 大電標が形成されてなることを特徴とする電子放出来で

【酵求項2】 前記金属積層膜は、金属板上にA 1 薄膜が 形成された構造であることを特徴とする請求項1 記載の 電子放出素子。

【前求項3】前記金属積層額は、絶縁基板上にA 1 跨膜 10 表面層を含む少なくとも2 7 同以上の金属再額層が形成された構造であることを特徴とする請求項1 記載の電子放

【射求項4】前記41階極酸化級表面にゲート電極が形成され、該ゲート電極期目部のカビ門柱状電板が形成され、該門性球極が影響をある1階級を依頼がエッチングされて少なくとも1個以上の門柱状電極を1つの電子放出来でとすることを特徴とする酸水項1記載の電子放出来で

[請求項 5] 微細孔を有するA 1 隔極酸化膜上に金属率 20 膜を形成する工程と、

次いで、該金属薄膜をエッチングして該微期孔が舞出された開口部を有する金属薄膜パターンを形成する工程 と、

次いで、電解析出により該関口部内の該微額孔内に円柱 状電極を形成する工程と、

次いで、該円柱状電極近傍の該AI陽極酸化膜をエッチングする(程とを含むことを特徴とする電子放出素子の製造力法。

【糖求項 6】 前記円柱状電極近傍のA 】 陽極酸化酸のエ 30 ッチングを該円柱災電板の先端が表面に出る状態でスト ップさせることを特徴とする酵求項 5 配載の電子放出来 アの製造力法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

| 医薬上の利用分野| 木発明は、電子放出線子及びその 製造力法に採り、即しくは、フラットCRT、高速電子 東子等に適用することができ、特に電子放出を行う射状 カソード電極の密度を高くして単位面積当りの電子放出 量を大きくすることができる電子放出菓子及びその製造 和 おおに物する。

#### [0002]

【従来の批析】従来の電子放出条子については、例えば 特関平2-250233分公債で報告されたものかあ り、ことでは、業力合わせ体を機能材料無アケーンの線 状部分を模切るように切断するだけで、熱極材料がアレ イ状に分布して腐出したアレイ基体が得られしかも、 電子引出用窓や引出電極が、会熱極材料の貢出面に直接 的に形成しておいたマスクの際法に伴い、その上の金属 解が除去されることにより形成されるため、削減であっ

2 た料無律と正義常の同時制動が不要となり、しかも、電 子引出用窓と検板の位置合わせが振めて簡単に特度良く 行うことができるという利点を有する。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記した従来の電子放出来子では、導電形を形成する歌、フォ 大工チングがを用いていたため、名電電節を製細化を 行うのが困難であった。また、絶縁基板の積み電ねを行っているため、絶縁基板間の電機関節順能が大きくなって しまっていた。

(0004] このため、針状カソード電極関距艦が大きく (電極の密度が低いため)、単位面積当りの電子放出 量を大きくすることができないという問題があった。 そこで本発明は、電子放出を行う針状カソード電極の密度 を高くすることにより単位面積当りの電子放出をを大き くすることが正さる電子放出案子及びその製造方法を提供することを目的としている。

#### 【0005】 【課題を解決するための手段】顔水項1記載の発明は、

A | 表剖層を含む金属検層膜の A | 講が陽極酸化されて 機械孔を有する A | 陽極酸化膜が形成され、 該 A | 陽極 酸化膜の機綱孔内に電解折出により円柱状電極が形成さ れてなることを特徴とするものである。 請求項 2 記載の 発明は、請求項 1 記載の発明において、前記金属検腸膜 は、金属板上に A | 海膜が形成された構造であることを 特徴とするものである。

[0006] 前水現3記載の売明は、前水項1記載の亮明において、前2座機構開放は、起発基板上に4.7 解放 表面限全台がなくも2 程度以上の金属開設所が成された構造であることを対象とするものである。 請求現 1 化数の列門において、前24 日 経験の列明は、前次項1 足能の原則において、前24 日 基板酸化調表面にゲート機能が形成され、鉄ゲート電板 関口部のみに行柱状端板が形成され、鉄ゲート電板 の終1 「暴極を提動だエッチングされてかなくも1 個 以上の月柱状端板を1 つの増予放出業子とすることを特 後とするものである。

【0007】 (前次項5配域の発明は、粉細孔を有する人 用物類版化額上に全属薄膜を形成する工程と、次いで、 技会保育順をエッチングして該着線孔が原刊とされた同口 能を有する全属薄膜パケーンを形成する工程と、次い 、電解折出たより数割日前内の数額細孔内に円柱状態 値形成する工程と、次いで、数円柱状電近形の数 1 隔層能化線をエッチングする工程とを含むことを特徴 とでるれのである。

【0008】 脚坎項6記載の発明は、離求項5記載の発明において、前記円住状電権近傍の前記A | 陽極酸化膜のエッチングを該円住状電極の先端が表面に出る状態でストップさせることを特徴とするものである。

100001

【作用】請求項1配載の発明では、Al表面層を含む金

属種層膜を用いてA1膜を陽極酸化して微細孔を有する AI陽極酸化膜を形成した後、他の金属層を電極として 微細孔内に電解折出により円柱状電框を形成して構成し たため、その企属層を電子放出側カソード電極とするこ とができ、量子被出来子の製造工程を容易にすることが できる。そして、A 1 脳極酸化膜は 1 μ m以下 (0. 数 μ m) のピッチで強縮孔を有しているため、孔内に形成さ れた円柱状電板を高術度で形成することができる。この ため、単位面積当りの電子放出量を高くすることができ 不要とすることができ、製造工程を容易にすることがで

3

[0010] 請求項2記載の発明では、金属積層膜を会 属板上にA1 存職が形成された構造としており、このよ うにAIを蕁膜で形成して構成したため、膜厚管理が容 易な薄いAI隔極酸化膜を得ることができ、孔内に形成 された円柱状電極とAI層極酸化膜表面との距離を精密 制御することができる。このため、A 1 隔極酸化膜上に ゲート電極を形成した場合の円柱状電板とゲート電板と の距離、あるいは針状電極とアノード電極との距離を一 20 定(電解分布を一定)とすることができ、電子放出効率 を一定化することができる。

【0011】請求用3記載の発明では、金属積層膜を終 緑基板上にA上藻膜表面層を含む少なくとも2階以上の 金属薄膜層が形成された構造としており、このように金 周積層膜を絶縁基板上に脊膜形成して構成したため、微 細なプロック状電子放出部を形成することができる。こ のため、電子放出家子の駆動を容易にすることができ х.

[0012] 請求項4記載の発明では、前配A1陽極酸 30 化膜表面にゲート電極が形成され、鉄ゲート電極関口部 のみに円柱状電極が形成され、円柱状電極近傍のA1隙 極酸化膿がエッチングされて少なくとも1個以上の四柱 状電衝を1つの電子放出業子とする構造としており、こ のようにエッチングにより円柱状電板先端を突出させて 構成したため、円柱エッジ部での電界分布を強くするこ とができ、電子放出効率を高くすることができるうえ、 A 【隔極階化離上に電子放出部に対応したゲート電板を 効率良く形成することができる。

【0013】請求項5記載の発明では、上記請求項4記 40 載の電子放出来子を容易な製造工程で形成することがで きる。請求項6記載の発明では、円件状電報先端が突出 した状態でAI陽極酸化膜のエッチングを終了させるよ うにしたため、硫酸俗等で形成された 0.0数 um移の数 細孔を有するAI陽極酸化膿孔内に形成された円柱状像 櫃 ( 0.0数μm係) が倒れて隣接円柱状電極と接触する ことを防ぐことができる。

[0014]

【実施例】以下、本発明を図面に基づいて説明する。

放出来子の構造を示す新面図である。図1において、1 はNI等の金属層であり、2は微額孔2aを有するAI 陽極酸化膜であり、3は微細孔2a内に電解折出により 形成された円柱状電板である。

[0015] 太に、その電子放出案子の製造方法を説明 する。主ず、NI会展際1上にAIをスパッタしてAI 層を形成した後、A!層を隔極酸化して微解孔2aを有 するA 1 陽極酸化膜2を形成する。そして、金属層1を 電極とし、電解折出により微綱孔2a内に円柱状電板3 る他、円柱状電板径が非常に小さいため、針先端加工を 10 を形成することにより、関1に示すようなN1金属層1 をカソード電報として円柱状電板3から電子を放出させ ることができる電子放出素子を得ることができる。

[0016] このように、本実施例では、A1表面層を 含む金属積層膜を用いてA 1膜を脳板酸化して微調孔2 aを有するA1陽板酸化解2を形成した後、他の金属層 1 を電極として機翻孔2 a 内に電解析出により円柱状像 極3を形成して構成したため、その金属層1を電子放出 個カソード電板とすることができ、電子放出業子の製造 工程を容易にすることができる。そして、AI陽極酸化 膜2は1μm以下 (0.数μm) のピッチで微細孔2αを 有しているため、孔2a内に形成された円柱状電框3を 高密度で形成することができる。このため、単位面積当 りの電子放出量を高くすることができる他、円柱状質板 径が非常に小さいため、針先炯加工も不要とすることが でき、製造工程を容易にすることができる。

[0017]また、本実施例では、金属積層膜を金属層 1 上にA 1 辞膜が形成された構造としており、このよう にAlを確認で形成して構成したため、順厚管理が容易 た蒜いA1隔極酸化酸2を得ることができ、孔2a内に 形成された円柱状電極3とA1陽極酸化膜2表面との距 能を精密制御することができる。このため、AI陽極酸 化牌 2 Eにゲート電報を形成した場合の円柱状電極 3 と ゲート電板との距離、あるいは針状電板とアノード電板 との距離を一定(健解分布を一定)とすることができ、 電子放出効率を一定化することができる。

(第2実施例) 図2は本発明の第2実施例に則した電子 放出案子の構造を示す新国図であり、図2 (b) は図2 (a) のA部分の拡大関である。図2において、図1と 何一符号は何一または相当部分を示し、4はガラス基板 であり、5はガラス基板4上に形成されたAu等からな る金属層である。

【0018】 次に、その電子放出素子の製造方法を設明 する。まず、ガラス基板4上にAu金属層5及びAl種 膜を形成し、両幕膜をプロックパターン状にパターニン グレた後、A1等膜を陽極酸化して微観孔28を有する A1隔極酸化膜2を形成する。そして、Au金属層5を 電板とし、電解析出により微縮孔2a内に円柱状電極3 を形成することにより図2 (a) 、 (b) に示すような 電子放出業子を得ることができる。ここでは、ブロック (第1 実施例) 図1は本発明の第1 実施例に関した電子 50 状に形成された電子放出部がAu全属層 5 をカソード電

5 極として形成されており、Au金属層5電極の電位をO N、OFFすることによりカソード電板側での電子放出 制御を行うことができる。

【0019】本実施例では、金属積層膜を絶縁ガラス基 板4上にA1種膜表面層を含む金属種膜層が形成された 構造としており、このように金属積層膜を絶縁ガラス基 板4上に薄膜形成して構成したため、微細なプロック状 電子放出部を形成することができる。このため、電子放 出来子の駆動を容易にすることができる。

(第3実施例) 図3は本発明の第3実施例に則した電子 10 放出素子の製造方法を説明する図であり、図3 (e) は 図3 (f) のB部分の拡大図である。 図3 において、図 1、2と同一符号は同一または相当部分を示し、2bは A 1 薄膜であり、6、7 は各々ゲート電板となる金属準 膜パターン、レジストマスクであり、8 は金属薄膜パタ

ーン6に形成された関ロ部である。 【0020】次に、その電子放出業子の製造方法を説明 する。まず、図3 (a) に示すように、ガラス基板4上 にAu金属層5及びA1薄膜2bを形成した後、図3

(b) に示すように、A 1 辞牒 2 b を関係酸化して微細 20 る。 孔2aを有するA1陽極酸化膜2を形成する。次に、図

3 (c) に示すように、A 1 騎極酸化膜2上にゲート電 極となる金属雑醇を形成し、金属雅醇上にレジストマス ク7を形成した後、このレジストマスク7を用い、金属 **薄膜をエッチングして微細孔2aが露出された閉口部8** を有する金属種膜パターン6を形成する。

【0021】次いで、金属層5を電極とし、電解折出に より開口部8内の微縮孔2a内に円柱状電板3を形成す る。そして、円柱状電極3近傍のA1陽極酸化膜2をエ ッチングした後、レジストマスク7を剥離することによ 30 り、図3 (d)、(e)に示すような電子放出素子を得 ることができる。

【0022】本実施例では、A1陽極酸化膜2表面にゲ 一ト電板となる金属存膜パターン6を形成し、この金属 **体膜パターン6 関口部8 のみに円柱状電極3 が形成さ** れ、この円柱状電板3近傍のAI脇極酸化膿2部分をエ ッチングし、円柱状電板を1つの電子放出素子とする網 造としており、このようにエッチングにより円柱状態板 3 先端を突出させて構成したため、円柱エッジ部での電 解分布を強くすることができ、電子放出効率を高くする 40 8

6 ことができるうえ、A 1 陽極酸化購2上に電子飲出部に 対応したゲート電極を効率良く形成することができる。 (第4実施例) 図4は本発明の第4実施例に則した電子 放出素子の構造を示す断面図である。図4において、図 3と同一符号は同一または相当部分を示す。

【0023】図3の第3事集例では、円針状電振3近梅 のA1陽極酸化膜2を全て除去して構成する場合につい て説明したが、本実施例では、円柱状電振3先端が突出 した状態でA J 隔極酸化購2のエッチングを終了させる ようにして、円柱状電極3補強用にA1隔極酸化膜2を 残して構成している。このため、硫酸俗等で形成された 0.0数μm径の数細孔2aを有するA1隔極酸化膜2孔 2 a内に形成された円柱状電極3 (0.0数μm径) が例 れて隣接円柱状電極3と接触することを防ぐことができ

[0024]

【発明の効果】本発明によれば、電子放出を行う針状力 ソード電極の密度を高くすることにより単価面積当りの 電子放出量を大きくすることができるという効果があ

【関面の簡単な説明】

「図1】本発明の第1実施例に削した電子放出票子の構 治を示す断面図である。

【図2】本発明の第2実施例に則した電子放出素子の構 造を示す断面図である。

【図3】本発明の第3実施例に則した電子放出案子の製 治方法を説明する図である。 【図4】本発明の第4実施例に関した電子放出素子の構

造を示す断面図である。 【符号の説明】

金属層

2 AI陽極酸化膜

2 a 機總利.

2 b A 1 薄膜

ガラス革転

円柱状電板 5 金属層

金属薬膜パターン 7 レジストマスク

第口部

(E2 1 1



(50.41



